

神思电子技术股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

申请文件真实、准确、完整的承诺函

鉴于神思电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺如下：

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证神思电子技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

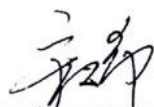
全体董事签字：



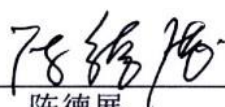
王继春



关华建



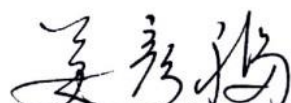
宋弋希



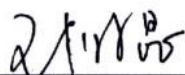
陈德展



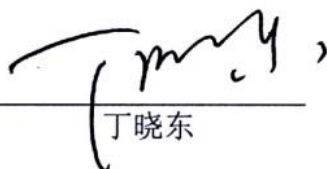
王伟



姜彦福



王树昆

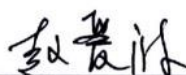


丁晓东

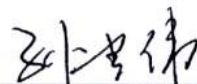
全体监事签字：



夏伟

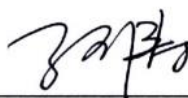


赵爱波

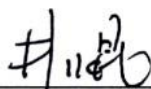


孙建伟

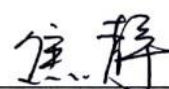
除董事之外的其他高级管理人员签字：



孙涛



井焜



焦静



程林岩



神思电子技术股份有限公司

2017年4月11日